参加申込ご案内

参加申込み方法

参加申込書を作成 ▸ 申込書を提出 ▸ 参加費50%納付（申込書提出10日以内） ▸ 残金50%納付

お申込み期間

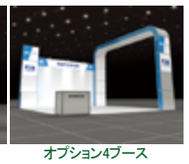
1次	2019. 4. 30.(火)まで : 参加費10%割引
2次	2019. 6. 28.(金)まで : 参加費5%割引
一般申込み締切	2019. 7. 31.(水)まで

※ 3年連続の参加企業は追加5%割引(2017~2019年)
※ 用意されたブースがなくなると早期締切

参加費

区　分	普通料金
組立ブース	USD 3,800
プレミアムデザイン	USD 3,100
RAW Space	USD 4,100

基本1ブース


オプション4ブース

※ 1ブースサイズ : 9㎡=(3m×3m)、税別
※ 3年連続の参加企業は追加5%割引(2017-2019年)

※ 上記のブースイメージは装置業者選定後、変更される場合があります。

参加費割引

① 3年連続、展示会に参加した企業　② 早期参加申込み企業

ブースご案内

● **独立ブース**
独立ブースは2ブース以上、お申込み可能です。
1ブース当りの展示面積(9㎡)のみ提供され、展示参加企業が自ら施工する必要があります。
独立ブースの装置工事は、COEX展示場の公式用役業者を利用する必要があります。

● **基本ブース**
参加企業が展示物を展示できるように組立式で設置される基本のブースであるため、基本設置費用は参加費に含まれており、主催機関で一括に製作･設置します。基本ブースは展示面積の他に下記の基本装置物を提供しております。
ご提供の内訳 : ブース壁体、商号看板、カーペット、電力1Kw、案内デスク、椅子、ゴミ箱、スポットライトなど

● **オプションブース**
木工、或いはブロックで設置される装置物として、装置費は参加費に含まれており、主催機関で一括に製作･施工します。
展示面積と装置物を提供し、基本ブースの便利さ(装置提供)と独立ブースの視覚的効果(インテリア)を同時に味わうことができます

参加費納付

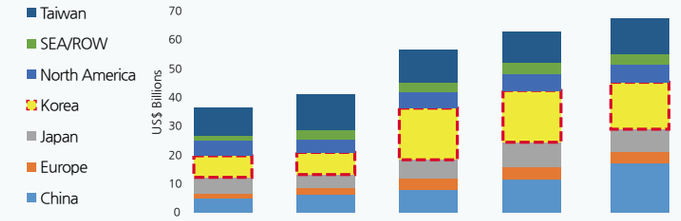
半導体大典 SEDEX 専用口座
ウリ銀行 888-054138-13119 (預金主 : 韓国半導体産業協会 KSIA)
SWIFT CODE : HVBKKRSE

1次	申込書提出10日以内、参加費の50%納付
2次	2019. 6. 28.(金)まで、残りの金額50%納付

※ 6月以降、納付する場合、参加費100%一時納付

$62.7 Billion Semiconductor Equipment Forecast

South Korea will remain the largest equipment market



	2015	2016	2017	2018F	2019F
China	4.9	6.46	8.23	11.81	17.32
Europe	1.94	2.18	3.67	4.10	3.97
Japan	5.49	4.63	6.49	8.58	7.72
Korea	**7.47**	**7.69**	**17.95**	**17.96**	**16.31**
North America	5.12	4.49	5.59	5.80	6.22
SEA/ROW	1.97	3.55	3.20	3.82	3.75
Taiwan	9.64	12.23	11.49	10.66	12.30

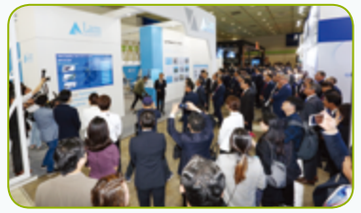
Source : SEMI, July 2018

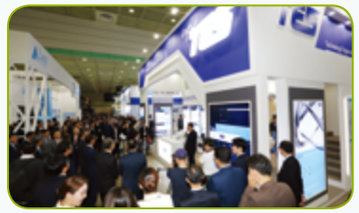
SEDEX Participating Companies

▲ SAMSUNG ELECTRONICS

▲ SKhynix

▲ STMicroelectronics


▲ Lam Research


▲ TES

▲ Atlas Copco

▲ EXICON

▲ Wonik IPS

KSIA KOREA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION
韓国半導体産業協会　展示事務局
Tel. +82-2-570-5265　Fax. +82-2-570-5269
Email. jwko@ksia.or.kr　Homepage. www.sedex.org
(郵便番号 463-400) 京畿道ソンナム市パンギョ駅路182

www.sedex.org

SEDEX 2019

The 21st Semiconductor Exhibition

第21回 半導体大典

2019.10.8(火) ~ 10.11(金)

※ 10.9(水)は法定公休日のため、休場。

COEX(コエックス) Cホール、ソウル

Tree Designed by Bae Soo Young

スポンサー　Ministry of Trade, Industry and Energy　SAMSUNG ELECTRONICS　SK hynix　ST life.augmented

主催者　KSIA KOREA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION

SEDEX 2019
第21回半導体大典

半導体産業の生態系全分野が参加する国内唯一の半導体専門展示会
SEDEXが 10. 8.(火) ~ 11.(金)の期間中、三成(サムソン)洞「COEX」で幕を上げます。

メモリ半導体、システム半導体、装備·パーツ、材料、設備、センサーだけでなく、
デジタルTV、モバイルなど半導体を需要にする様々な分野及び未来を先導する
ハイテク製品及び技術に接することのできる総合展示会として、世界半導体市場と技術に
対する最新情報及び技術交流を確認する場となります。
多大なご関心とご参加をお願いします。

名称 : 第21回半導体大典(SEDEX 2019)

場所 : ソウル三成(サムソン)洞 COEX Cホール

規模 : 6ヶ国200社550ブース[韓国電子産業大典22ヶ国900社2,400ブース]

期間 : 2019. 10. 8.(火)~10. 11.(金) / 3日間、10. 9(水)は法定公休日のため、休場。

主催 : 産業通商資源部

主管 : 韓国半導体産業協会(KSIA)

参加会社 : メモリ半導体、システム半導体、装備·パーツ、材料、設備、
センサーなど半導体関連企業

参観客 : サムスン電子、SKハイニックスなど半導体製造企業、
シャオミ、ファーウェイなど

グローバル電子製品製造企業など関係企業に携わる者、約60,000人

国内で唯一、半導体産業の生態系型の総合専門展示会

- スマートフォン、テレビなど半導体需要製品から半導体、半導体製造装備、素材など 半導体産業生態系の全分野が参加
- 展示会参加企業が互いに供給·需要企業となる産業生態系型の展示会として展示期間の間、広報ビジネスの場として活用可能
- 中国、日本、台湾、アメリカなど海外バイヤーを招請し、グローバルビジネスのチャンスを提供
- 同じ期間、同じ場所で、韓国電子展示会、ディスプレイ展示会と共に開催されるICT展示会で、関係する様々な技術情報の確保及び広報効果を期待

参加企業支援プログラム

- 参加企業支援プログラムを運営します
  - 参加企業を対象に展示マーケティング教育実施
  - 首都圏の主な地域は無料シャトルバス運行

- 素子/システム企業の主なバイヤーとネットワークを構築できるビジネスチャンスを提供します
  - 内に進出した海外企業の展示会への参加の機会
  - 海外展示会マーケティング活動を通じた「和」及び「認知度」向上

- 海外販路開拓及び市場進出のプラットフォームを用意いたします
  - 展示品目別にターゲットのバイヤーを誘致し、海外バイヤー招請 1:1 貿易相談会を開催
  - 参加企業を推薦、海外バイヤーは無料で航空·宿泊及び通訳を支援

- 半導体市場及び産業·技術の動向を把握できるコミュニケーションの場を設けます
  - 半導体市場動向セミナー、半導体装備の工程技術セミナー
  - IP-SoC Design コンファレンス、半導体 IR コンファレンス

Product Categories

Device
DRAM/Flash Memory, MCP, Memory Module, AP, MPU/MCU, DSP, DDI, PMIC, RFIC SoC, Foundries, Packaging Service, RFIDTag, SmartCard, Sensor, MEMS, Flat Panel Display (LCD, PDP, Organic EL)

Equipment Manufactures
Process Equipment, Assembly Equipment, Test Equipment Systems, SoC Test Systems, Inspection & Measurement Equipment, General Equipment, Flat Panel Display Equipment

Factory Facility
Air Filtering, Clean Rooms, Flow, Process Control

Materials
Materials of Assembly, Chemicals & Solids, Gases, FPD, Wafer Substrate

Components & Parts
Process Equipment, Sub System Parts

System & Software
FPGA/PLD, Wireless Communication, Interface Technology, Embedded Board Computer, CAD, Package Simulation, Test Program etc.

Top Visiting Companies

- Amkor Technology
- Dongjin Semichem
- EO Technics
- GLOBALFOUNDRIES
- GM KOREA
- HANWHA TECHWIN
- HHGrace
- Huawei
- Hyundai Mobis
- INTEL
- KEC
- KT
- Lenovo
- LG Chem
- LG Electronics
- MagnaChip
- Mando
- OPPO
- PSK
- Samsung Electro-mechanics
- SAMSUNG ELECTRONICS
- SEMES
- SK Telecom
- SKhynix
- SMIC
- SONY
- Statschippac
- TSMC
- UMC
- VIVO
- WONIK
- Xiaomi
- YMTC

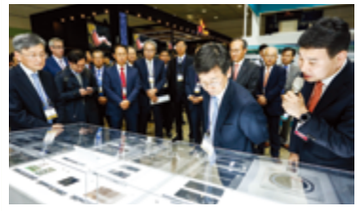
SEDEX Review

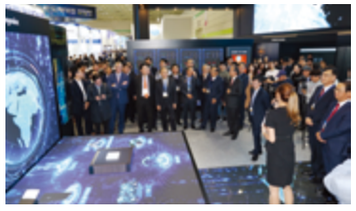
SEDEX Keynote

IP SoC Design Conference

Market Trend Seminar

Start-up Showcase


SEDEX Floor Tour


SEDEX Floor Tour

Business Meeting

SEDEX Hall